論文 低水セメント比のコンクリートに生じた微細ひび割れが4プローブ 法による電気抵抗率の測定結果に及ぼす影響

矢野 貴行*1・皆川 浩*2・宮本 慎太郎*3・久田 真*4

要旨:4プローブ法は、実構造物のコンクリートや断面修復材の電気抵抗率を非破壊で得る手法として注目されている。本研究では、乾燥の進行により表面に微細ひび割れが生じたコンクリート供試体に対して、測定の前処理方法や電極形状を変化させながら4プローブ法による電気抵抗率の測定を行った。その結果、低水 セメント比のコンクリートで液状水の浸潤が極めて少ない場合には、コンクリート表面に給水することで微 細ひび割れによる測定結果のばらつきを低減できることを示した。また、電流電極の形状を矩形とすること で散水を実施せずとも微細ひび割れが測定結果のばらつきに及ぼす影響を低減できることを示した。 キーワード:電気抵抗率、4プローブ法、電極形状、相対含水率、微細ひび割れ

1. はじめに

断面修復材の電気抵抗率を供試体から測定する手法と して、「四電極法による断面修復材の体積抵抗率測定方法 (案)」が土木学会規準として制定¹⁾された。同規準(案) には、四電極法はコンクリートに対しても適応が可能で あることが記述されている。しかし、実構造物のコンク リートの電気抵抗率を四電極法により測定する場合には コア採取の必要がある。そのため、多点にて測定を行う のが困難となっている。

実構造物のコンクリートや断面修復材の電気抵抗率 を非破壊にて多点で測定する手法としては、図-1に示す ように、4 つの等間隔に並んだ電極を測定対象面に押し 当て、外側の電流電極から交流電流を印加し、測定対象 に流した交流電流と内側の電位差電極にて測定される電 位差から評価式を用いて算出する方法(以下 4 プローブ 法)がある。コンクリートの電気抵抗率に関して数多くの 研究^{2),3),4)}が報告されている。それらの研究の中でも、 表層のマイクロクラックが生じている場合、測定結果に 影響を及ぼす可能性があり、その程度はコンクリートの 含水状態によって変化することが考えられる、との報告 ⁴⁾がある。

本研究では、屋外に曝露された低水セメント比のコン クリートに生じた微細ひび割れに着目し、測定方法(測定 の前処理方法や電極形状)を変えながら電気抵抗率を測 定し、供試体の乾燥やひび割れの有無が電気抵抗率の測 定結果の変動に及ぼす影響を検討した。

本研究で使用した供試体の配筋図を図-2 に示す。測定 にあたり図-3 のように,鉛直方向の測定位置を A~E, 水平方向の測定位置を 1~6 とゾーニングした。寸法およ び形状は 300×1000×1000 mm の角柱コンクリート供試 体および直径 100×200 mm の円柱供試体である。早強セ メントで作製した W/C=39%,最大粗骨材寸法 20 mm の 供試体(以下 HPC)および高炉セメント B 種で作製した W/C=37%,最大粗骨材寸法 25 mmの供試体(以下 BFS), 計 2 体の測定を行った。

2.2 環境条件

供試体の曝露箇所は静岡県掛川市の屋外環境下であり, 気中養生28日間の後に曝露を約5年行った。測定時の気 温は21℃,相対湿度は54%であった。



図-1 4 プローブ法の測定概念図

2.	実験概要
~	

2.1 供試体の概要

学大学院	工学研究科土木工学専攻	修 (工)	(学生会員)	
学大学院	工学研究科土木工学専攻准教授	博 (工)	(正会員)	
学大学院	工学研究科土木工学専攻助教	博 (工)	(正会員)	
学大学院	工学研究科土木工学専攻教授	博 (工)	(正会員)	
	学大学院 学大学院 学大学院 学大学院	 学大学院 工学研究科土木工学専攻 学大学院 工学研究科土木工学専攻准教授 学大学院 工学研究科土木工学専攻助教 学大学院 工学研究科土木工学専攻教授 	 学大学院 工学研究科土木工学専攻 修(工) 学大学院 工学研究科土木工学専攻准教授 博(工) 学大学院 工学研究科土木工学専攻助教 博(工) 学大学院 工学研究科土木工学専攻教授 博(工) 	二学大学院工学研究科土木工学専攻修(工)(学生会員)二学大学院工学研究科土木工学専攻准教授博(工)(正会員)二学大学院工学研究科土木工学専攻助教博(工)(正会員)二学大学院工学研究科土木工学専攻教授博(工)(正会員)





2.3 測定項目

(1) 電気抵抗率

電気抵抗率は4プローブ法により測定した。電流電極 に 30 V, 73.3 Hz の交流電流を流し,その時に得られる 電位差電極間の電圧と供試体に流れる電流を測定し,式 (1)を用いて電気抵抗率ρを評価した。

$$\rho = k \frac{V}{I} \tag{1}$$

ここに, k : 換算係数 (m), V : 電位差電極間の電圧(V), I : 印加電流 (A) である。

測定対象が一様な半無限体であり、電極の接触点が無限に小さいと仮定すると、理論的な換算係数(k=2πa) を用いることができる。本研究において、円形の電流電 極を使用した時に換算係数はこれを用いた。一方、矩形 の電流電極を使用する場合は、電極寸法および電極間隔 により換算係数kが変化することから、既往の文献⁵で



図-4 測定時間の定義



写真-1 矩形電流電極の外観

示した換算係数を用いた。

電位差電極間の電位差は1 mV 単位で,供試体内部に 流れる電流は1 µA 単位で計測した。

測定時間の定義を図-4に示す。交流電流印加時間を最 大で90秒とし,毎秒の電気抵抗率を計測し,10秒間の 電気抵抗率の変動係数が1%以下となった時刻から測 定を開始した。

電極の設置間隔は20~60 mm とし,電流電極の形状は 写真-1に示すように直径4 mm の円形電極と90×10 mm の矩形電極とした。また,電極の先端には電解質保持材 として導電性クリームを塗布した導電性スポンジを取り 付けた。

図-3 に電極の設置の仕方を示す。電極の設置方向を90 度ずつ変化させて4回の測定を行った。4回の電気抵抗 率の測定結果において最大値と最小値の差を測定結果の 変動として電気抵抗率の測定結果の安定性を評価した。

測定前処理が電気抵抗率の測定結果に及ぼす影響を検 討するために、まず吸水を行わない状態で、図-3に示す C5 にて測定を行った。次に、一晩(約 16 時間)の吸水を 行った後に表面水を除去して、図-3 に示す E5 にて測定 を行った。吸水の方法としては、供試体表面にステンレ スの枠を設置し、約 15 mm 程度の高さまで水を注入した。



写真-2 HPC および BFS 表面の様子



写真-3 BFS 表面の研磨前後の様子



図-5 ひび割れ密度

(2) 相対含水率

角柱供試体から乾式により採取したコアを,表層から 深さ方向に 10 mm 程度の間隔で乾式カッタにて切断し て分析試料を成形し,式(2)を用いて相対含水率 w の分布 を算出した。

$$w = \frac{(\underline{W} - W) - (W_2 - W_3)}{(W_2 - W_1)}$$
(2)



ここに、 W_1 :絶乾状態における試料の気中質量 (g), W_2 : 表乾状態における試料の気中質量 (g), W_3 :測定時にお ける試料の気中質量 (g),である。

(3) 透水係数

透水係数は JIS A 6909 の 7.13(透水試験 B 法)に基づい て測定した。なお,透水時間は 24 時間とした。

(4) ひび割れ密度

ひび割れ密度の測定には角柱供試体と同環境に曝露し た円柱供試体を用いており,測定対象は円柱の側面であ る。マイクロスコープにより 200 倍に拡大し,10×8 mm の領域の画像を撮影した。目視にて約 0.02 mm 幅以上と 判断されるひび割れを対象としてひび割れの長さを測定 し,画像解析ソフトを用いて長さの評価を行い,単位面 積あたりのひび割れ長さをひび割れ密度として算出した。

また,ひび割れが存在する深さの把握を行った位置は, 円柱供試体の上面である。コンクリート研磨機を用いて 研磨を行い,マイクロスコープにより40倍に拡大し,30 ×30 mmの領域の画像を取得した。



3. 微細ひび割れおよび相対含水率

3.1 微細ひび割れ

写真-2に、円柱供試体側面における HPC および BFS 表面の様子を示す。**写真-2**より、HPC の表面において微 細ひび割れは確認されなかった。また**写真-2**より、BFS において約 0.02 mm 幅程度の微細ひび割れが複数はいっ ていることが分かる。

写真-3 に, BFS 表面の研磨前後の微細ひび割れの様子 を示す。写真-3 より, 研磨後において供試体表面の微細 ひび割れはほとんど確認されなかった。以上より, BFS の表層約 0.2 mm 以浅の領域には, 微細ひび割れが存在 していたと考えられる。

図-5 に、ひび割れ密度の測定結果を示す。図-5 より、 HPC に比べて BFS におけるひび割れ密度が多くなって いることが分かる。ここで、高炉スラグ微粉末を用いた コンクリートは、養生温度および湿潤養生の期間を十分 にとらないと、所定の強度が得られない場合や硬化体組 織が粗となり、中性化速度の増加やひび割れ抵抗性が低 下する等のおそれがある、とされている⁶⁰。本研究にお いて、供試体は28 日間の気中養生であったため、供試体 表層の組織が粗となり、微細ひび割れが生じたと考えら れる。

3.2 相対含水率分布の影響

図-6 に、相対含水率の分布を示す。図-6 より、HPC に比べて BFS の相対含水率が低くなっている。また、吸 水の前後での相対含水率の分布にあまり変化は生じなか った。この結果より、本研究で使用した供試体において は、15 mm 程度の水頭差では、液状水の浸透はごく表層 部のみにとどまり、コンクリート深部までは浸透しない ものと考えられる。

図-7 に透水試験 B 法による透水係数の測定結果を示 す。図-7より, HPC に比べて BFS の透水係数が高くな





図-10 吸水後の円形電極による測定結果の変動

っていることがわかる。これは、BFS は HPC に比べて相 対含水率が低く、また、ごく表層部に微細ひび割れが多 く存在するため、水が進入しやすかったことが理由とし て考えられる。

円形電極を用いたときの電気抵抗率の測定結果に及 ぼす微細ひび割れの影響

4.1 測定結果の平均値

図-8 に、円形電極を用いたときの電気抵抗率の平均値 を示す。図-8 より、吸水後の電気抵抗率の平均値は、電 極間隔を小さくするにつれて大きくなっている。一方、 吸水前の BFS における電気抵抗率の平均値は、電極間隔 が大きくなるにつれて大きくなっており、BFS の吸水前 後における電気抵抗率の平均値の傾向が異なる。そこで、 電気抵抗率の平均値の妥当性を評価するために、電気抵 抗率の測定結果の変動を検討した。

4.2 測定結果の変動

図-9 に,円形電極による電気抵抗率の測定結果と変動の関係を示す。図-9 中において,a30,a40,a50,a60 は それぞれ電極間隔を30,40,50,60 mm とした電気抵抗



率の測定結果を示している。図-9より,BFSにおける電 気抵抗率の測定結果の変動が大きく,電極間隔が広いほ ど変動が大きくなることが分かる。また図-5より,BFS の表面には微細ひび割れが存在することが分かる。ここ から,BFSの供試体表層の微細ひび割れが測定結果の変 動に影響を及ぼしていると考えられる。

既往の研究⁷⁾より,4プローブ法では,電位は通電点 を中心として同心円状に分布するという前提のもとに体 積抵抗率を算出する。従ってコンクリート中の実際の電 位分布の形状が理想的な電位分布の形状に近づくほど, 測定値は最確値に近づく、とされている。微細ひび割れ が存在する部分では電位分布が局所的に屈曲し、理想的 な分布から乖離すると考えられる。電極形状が広くなる と、電極間に存在するひび割れ数が大きくなり、測定対 称表面に生じる電位分布も理想的な状態から大きく乖離 すると推察される。また、測定対称表面の電位分布の変 化はひび割れの発生状況によって変化することが推察さ れる。4 プローブ法による電気抵抗率は測定対象表面に 生じる電位差を測定することで評価されるので、上記の 要因により、微細ひび割れの影響を受けて様々に屈曲し た測定対象表面の電位分布が形成されると、電気抵抗率 の測定結果にもばらつきが生じると推察される。

図-10 に,吸水後の電気抵抗率の測定結果と変動の様 子を示す。図-10 より,吸水後の電気抵抗率の測定結果 の変動は小さくなっていることが分かる。これは,吸水 を施すことで供試体表層の微細ひび割れに対して水が進 入し,吸水前よりも相対的に微細ひび割れが電気抵抗率 の測定結果に及ぼす影響が小さくなり,供試体表面の電 位分布が理想状態に近づいたためと考えられる。

以上より,吸水を施すことで供試体表面の微細ひび割 れに水が進入し,円形の電流電極による電気抵抗率の測 定結果は安定すると考えられる。しかし,図-8に示され



図-12 矩形電極による測定結果と変動の関係



図-13 吸水後の矩形電極による測定結果と変動の関係

るように表層部が高含水率になることで,電気抵抗率が 吸水前よりも若干小さくなってしまうことに注意する必 要がある。

5. 矩形電極を用いたときの電気抵抗率の測定結果に及 ぼす微細ひび割れの影響

5.1 測定結果の平均値

図-11 に、矩形電極による電気抵抗率の平均値を示す。 図-11 より、矩形電極による電気抵抗率の平均値は、電 極間隔を小さくするにつれて大きくなっている。ここで 既往の研究⁸⁾より、4 プローブ法により計測される見か けの電気抵抗率はコンクリート内部の平均的な含水率だ けでなく含水率の分布にも影響を受ける、とされている。 ここから、供試体の乾燥作用による表層のコンクリート の電気抵抗率の上昇が、電極間隔を小さくした場合の電 気抵抗率の平均値に影響を及ぼしていると考えられる。

5.2 測定結果の変動

図-12 に、矩形電極による電気抵抗率の測定結果と変

動の関係を示す。図-12より,矩形電極を用いた電気抵 抗率の測定結果の変動は円形電極を使用した時と比較し て小さくなっている。これは,電流電極を矩形とした場 合,電位差電極周辺の等電位線が電極配列方向に対して 垂直に分布するために,微細ひび割れによる電位分布の 屈曲の影響が相対的に小さくなるためと推察される。つ まり,矩形の電流電極を使用すると,電極配列方向に沿 う電流が流れる範囲が広くなり,微細ひび割れによる電 位分布の屈曲が生じにくくなって,電気抵抗率の測定結 果が安定したと推察される。

図-13 に,吸水後の矩形電極による電気抵抗率の測定 結果と変動の関係を示す。図-13 より,吸水後の電気抵 抗率の測定結果の変動はさらに小さくなっている。これ は,電極形状が矩形であるうえに吸水をおこなったため, 電気抵抗率の測定結果に及ぼす微細ひび割れの影響が小 さくなったためと考えられる。しかし,図-11 に示され るように,表層部が高含水率になることで,電極間隔が 狭いケースにおいて,測定される電気抵抗率が吸水前よ りも若干小さくなってしまうことに注意する必要がある。

6. 結論

本研究では、実構造物における電気抵抗率によるコン クリートの品質評価に向けて屋外環境に曝露した大型コ ンクリート供試体を用いた検討を行った。以下に、本研 究で得られた知見をまとめる。なお、本研究で得られた 知見は水セメント比が 37~39%であり、以下に示される 結論は散水程度の吸水処理では内部の含水状態がほとん ど変化しない場合を想定して導いたものである。

- (1) 円形の電流電極(φ4 mm)を使用して4プローブ法 により電気抵抗率を測定する場合,電極間隔が広く なると,より多くの微細ひび割れの影響を受けて電 気抵抗率の測定結果にばらつきが生じやすくなる。
- (2) 一方,矩形の電流電極(10×90 mm)を使用して4 プローブ法により電気抵抗率を測定すると,供試体 表面の微細ひび割れの影響を軽減でき,電気抵抗率 の測定結果は安定する。
- (3) 吸水を施すことで、供試体表面に存在する微細ひび 割れに水が進入し、4プローブ法による電気抵抗率 の測定結果は安定する。ただし、表層部が高含水率 になることで、電気抵抗率が吸水前よりも小さく評

価されてしまう可能性がある。

謝辞

本研究の遂行にあたり,三井造船(株)の皆田龍一氏お よび石原修二氏,ドーピー建設工業(株)の立神久雄氏お よび長谷川剛氏にご協力を賜りました。ここに謝意を表 します。

7. 参考文献

- 土木学会コンクリート委員会・規準関連小委員会: 土木学会規準「四電極法による断面修復材の体積抵 抗率測定(案)(JSCE-K 562-2008)」の制定,土木学会 論文集 E, Vol.64, No.3, pp.427-434, 2008.3
- K. R. Gowers and S. G Millard: Measurement of Concrete Resistivity for Assessment of Corrosion Severity of Steel Using Wenner Technique, ACI Materials Journal/ Sep.-Oct. 1999, Title no. 96-M66, pp. 536-541, 1999
- 3) 齊藤佑貴,植村翔太,皆川浩,久田真:海洋干満帯 に暴露したコンクリート大型試験体の電気抵抗率 と塩化物イオン拡散係数の関係,コンクリート工学 年次論文集, Vol.33, No.1, pp.875-880, 2011
- 4) 土木学会:構造物表層のコンクリート品質と耐久性 能検証システム研究小委員会(JSCE335 委員会)第二 期成果報告書およびシンポジウム講演概要集,コン クリート技術シリーズ, No.97, pp.174-182, 2012
- 5) 矢野貴行,皆川浩,久田真,石原修二,長谷川剛: 電流電極の先端の形状が 4 プローブ法による電気 抵抗率の測定値に及ぼす影響,土木学会年次学術講 演会講演概要集, Vol.68, pp.741-742, 2013
- 6) 土木学会:コンクリート標準示方書 [施工編], pp.53-55, 2012
- 7) 皆川浩, 齊藤佑貴, 榎原彩野, 久田真: 電極の設置 条件が 4 プローブ法による体積抵抗率の測定結果 に及ぼす影響についての基礎的研究, コンクリート 工学年次論文集, Vol.31, No.1, pp.1087-1092, 2009
- 皆川浩,矢野貴行,久田真:乾燥により生じた含水 率分布が4プローブ法により計測されるコンクリ ートの電気抵抗率に及ぼす影響,コンクリート工学 年次論文集, Vol.35, No.1, pp.1111-1116, 2012